
2012年度 第1四半期 決算説明資料

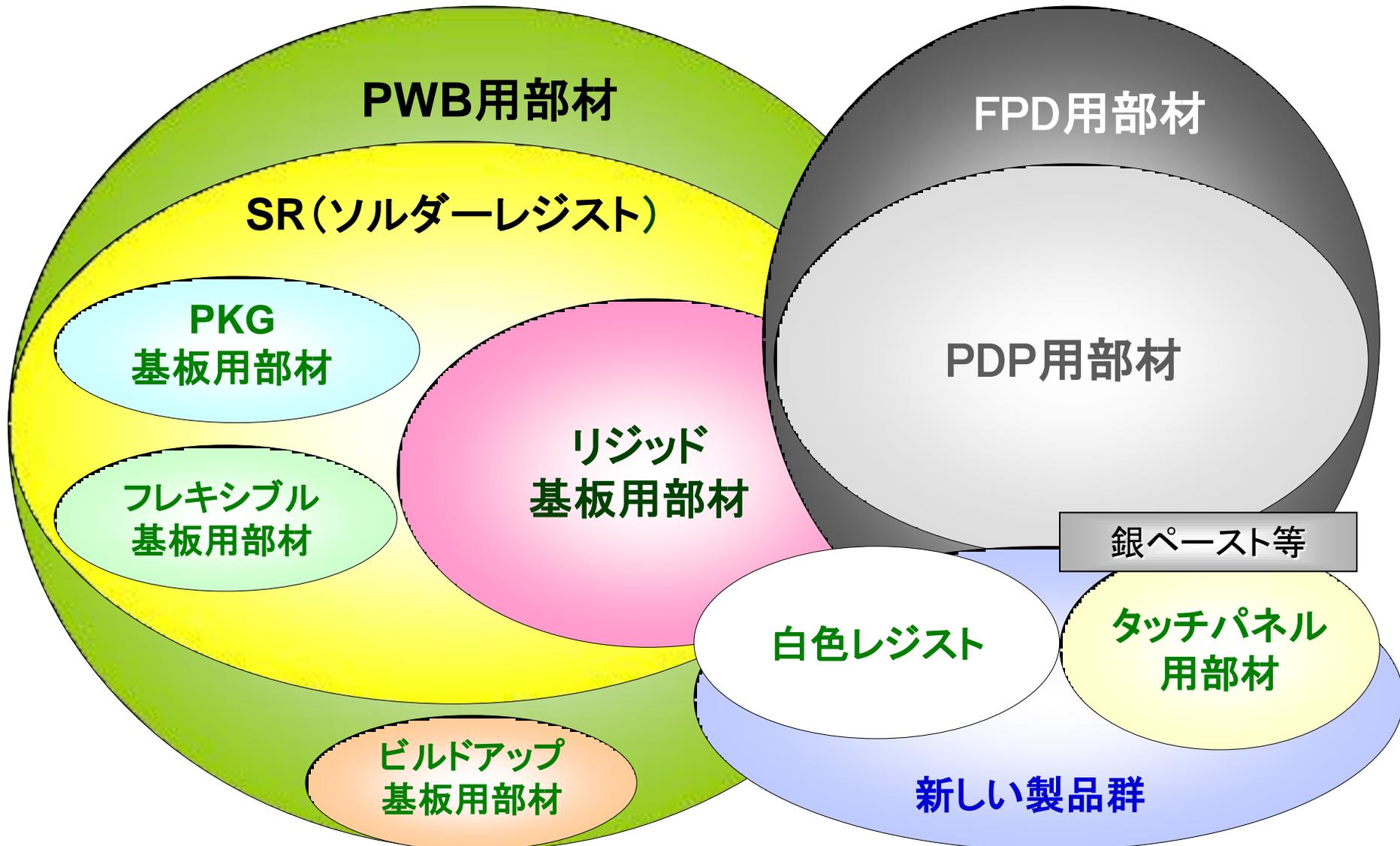
太陽ホールディングス株式会社

2012年8月9日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当社グループの製品分野



用語	内容
PWB用部材 (Printed Wiring Board)	プリント配線板用部材
FPD用部材 (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ用部材
PDP用部材 (Plasma Display Panel)	プラズマディスプレイ・パネル用部材
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト(レジストインキ)
PKG基板用部材 (Package)	モジュール基板

2012年度 第1四半期 連結業績

12年度 第1四半期業績

(単位:百万円)

項目	11年度 第1四半期 (累計)	12年度 第1四半期 (累計)	増減額	増減率
売上高	10,521	9,215	△1,306	△12.4%
営業利益	1,310	1,116	△194	△14.8%
経常利益	1,318	1,204	△114	△8.6%
四半期純利益	813	898	85	10.4%
円・USDレート	81.70	80.75	△0.95	△1.2%

□PWB用部材

- ・低価格品の売上が増加
- ・連結販売数量は前年同期と同水準
- ・販売単価は前年より1%減

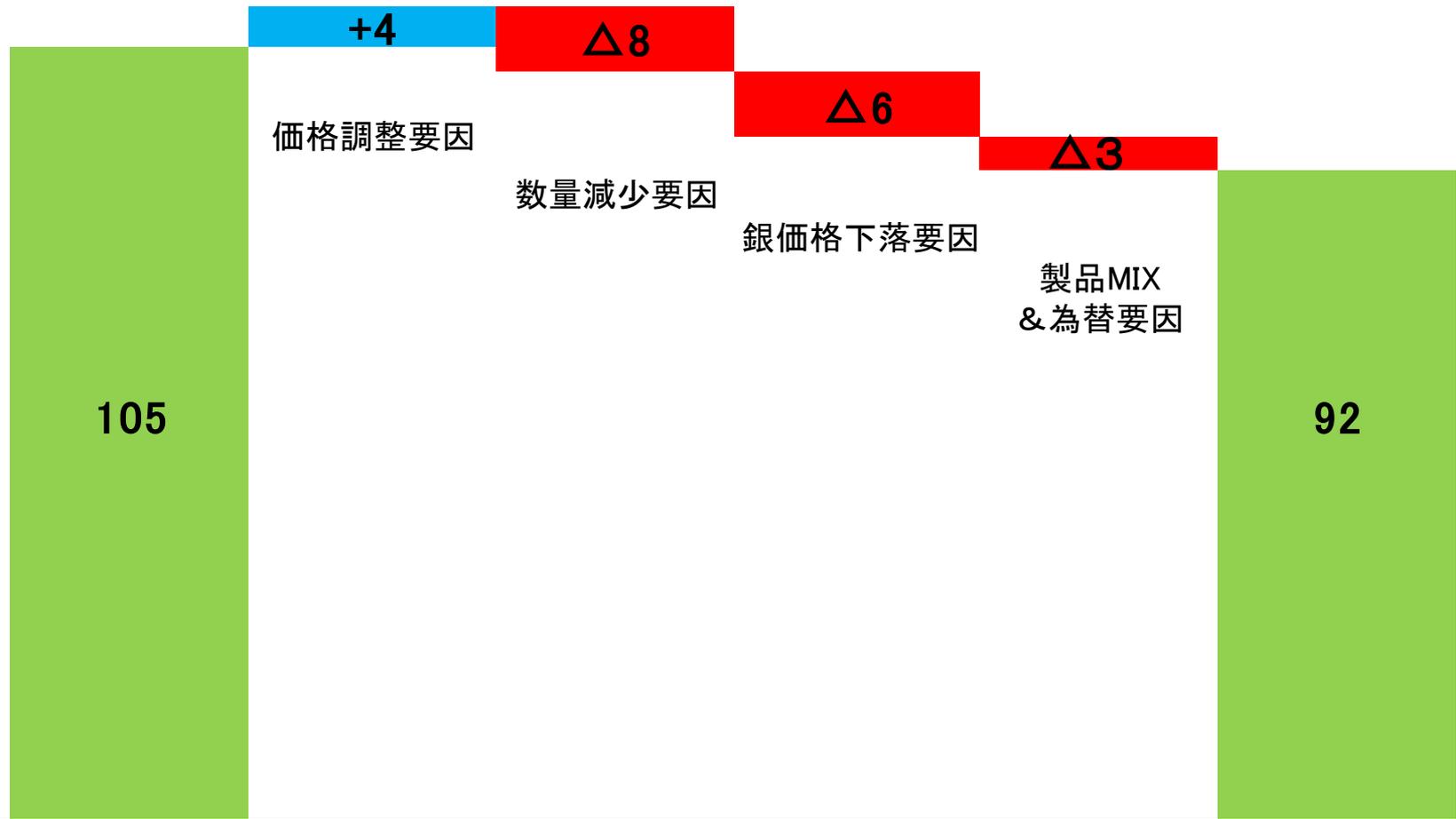
□FPD用部材

- ・販売数量は前年より大幅減
- ・前期銀価格の高騰から今期下落のため単価は8%減

12年度実績 減収要因(前期比)

売上高

(単位:億円)



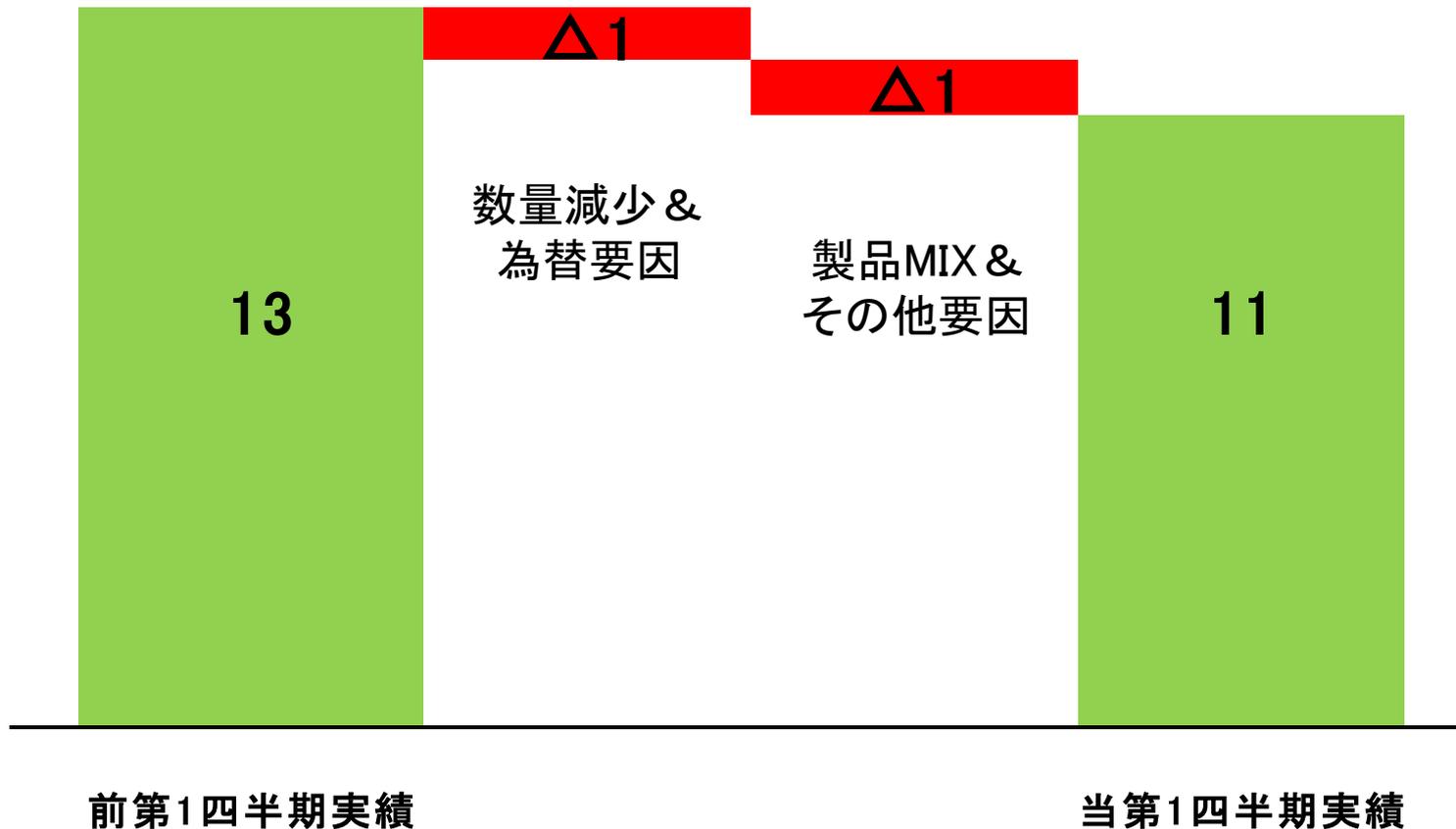
前第1四半期実績

当第1四半期実績

12年度実績 減益要因(前期比)

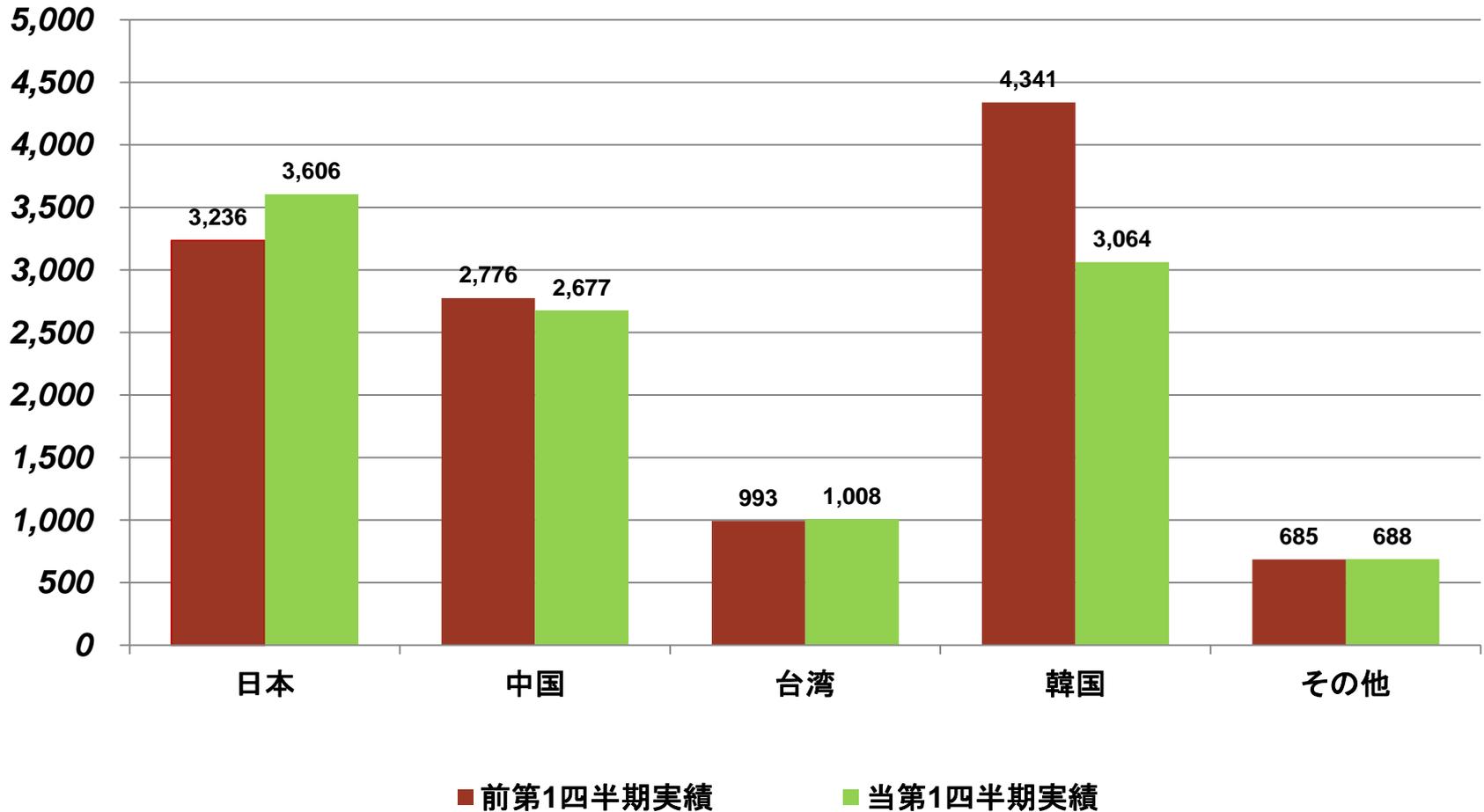
営業利益

(単位:億円)



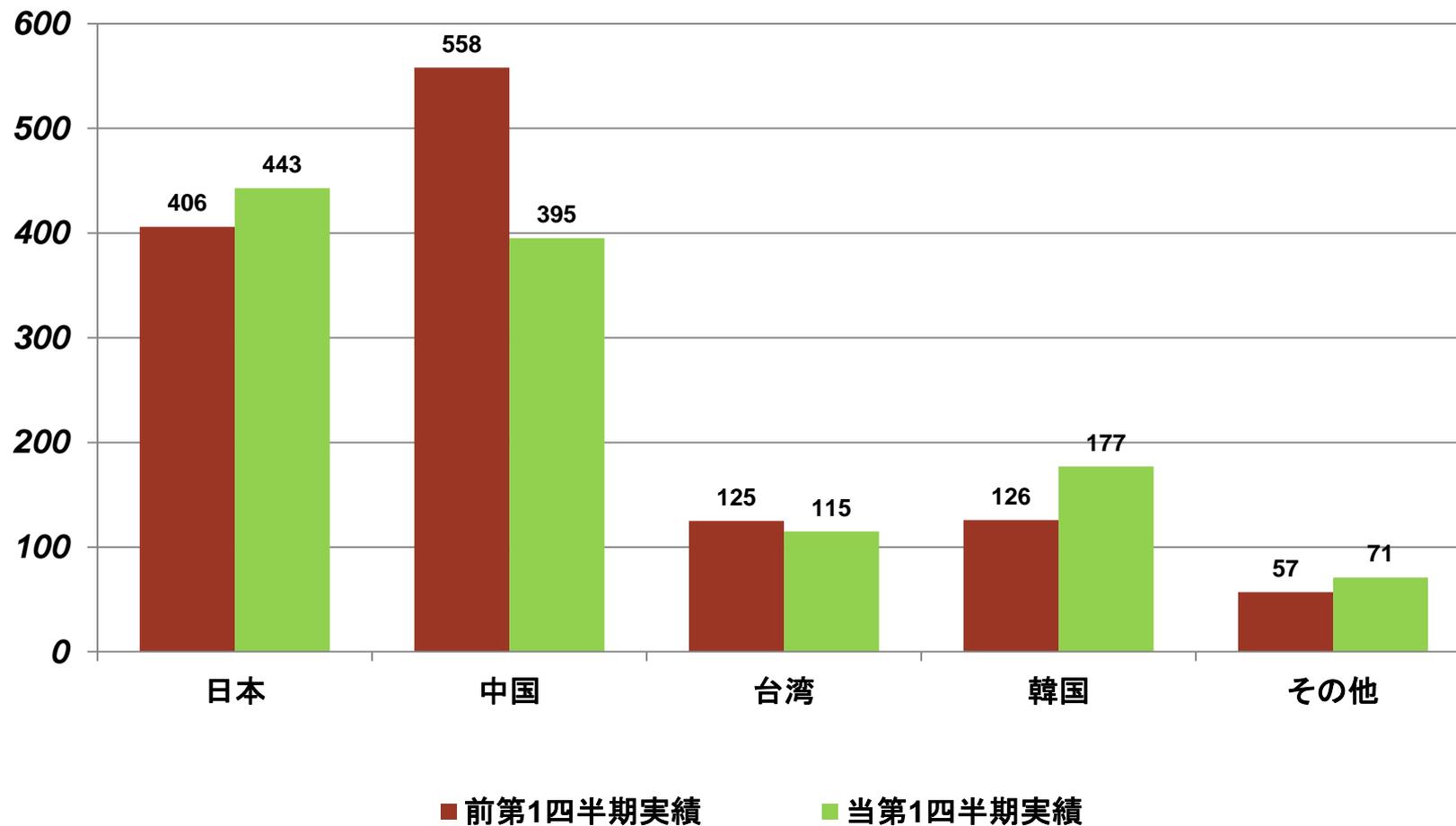
セグメント別売上高

(単位: 百万円)



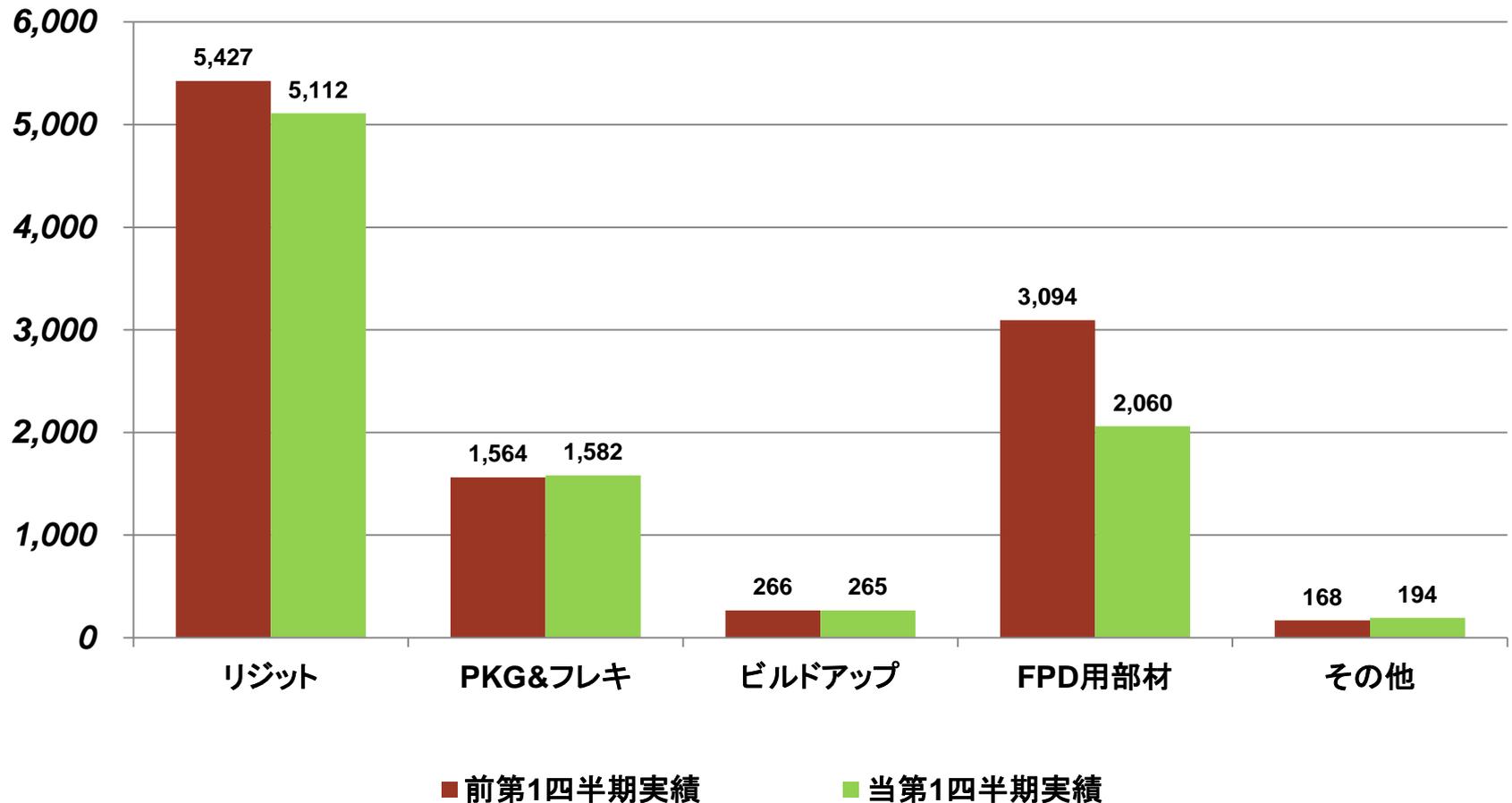
セグメント利益

(単位:百万円)



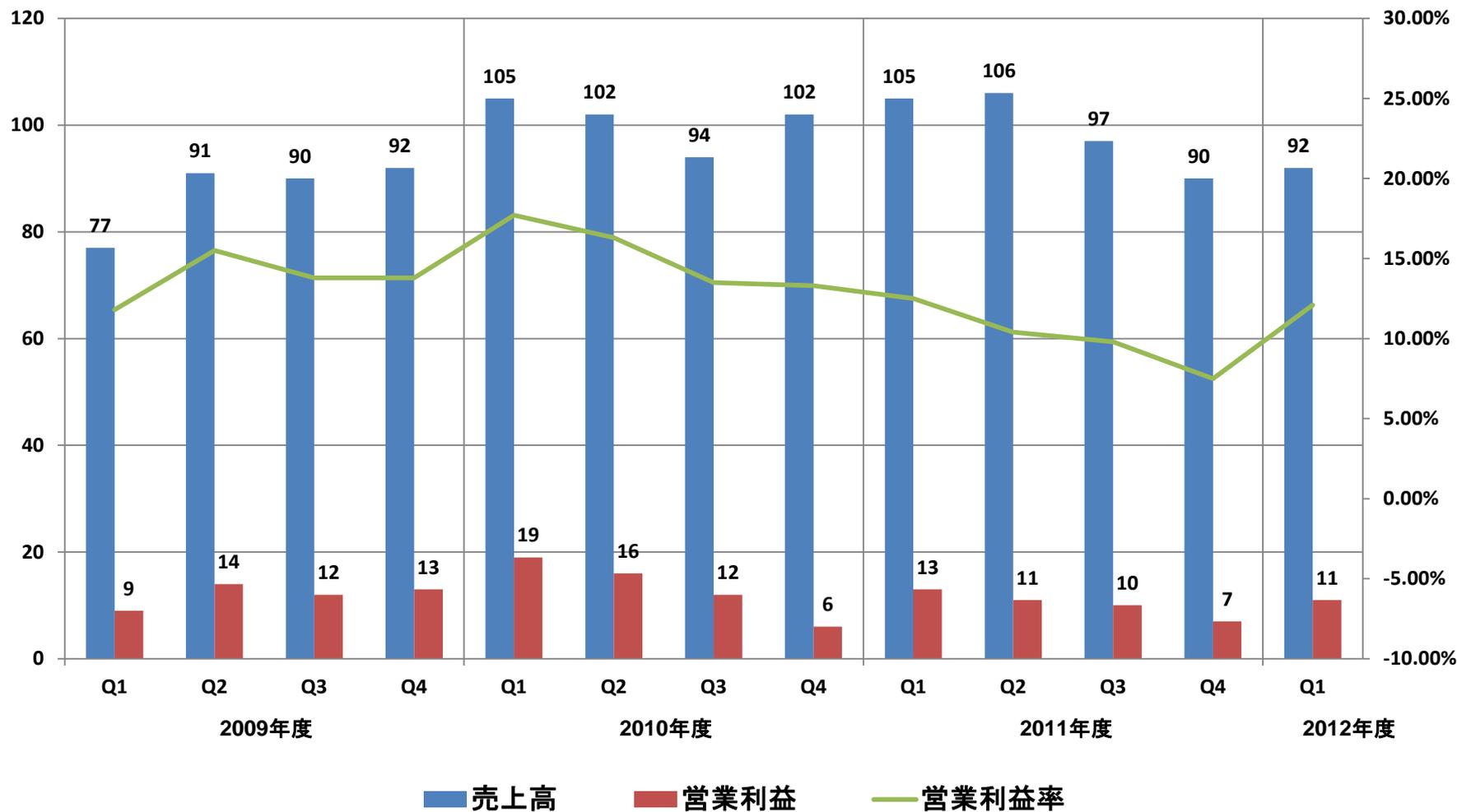
製品分類別売上高

(単位:百万円)



四半期別の業績推移

(億円)



連結業績の推移及び見通し

(億円)

